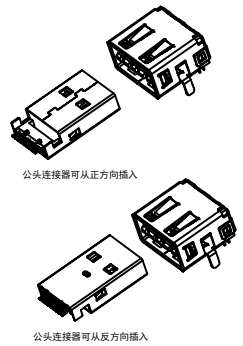
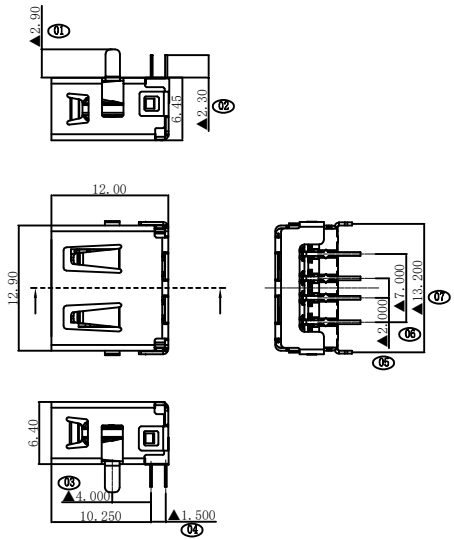
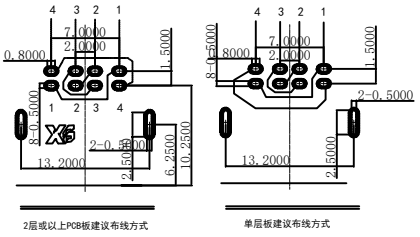


REV	MODIFICATION	DRW	DATE
A	初版	GAO. PENG	2018.06.25
B	修改底部壳子加缺口	PANG. DONG	2018.09.26



- NOTES:
- MATERIAL:
    - HOUSHING: LCP E130i UL94V-0, white.
    - CONTACT: COPPER ALLOY
    - SHELL: SPCC
  - PLATING; CONTACT:
    - GOLD FLASH CONTACT AREA; 120u" TIN SOLDER; NICKEL OVER ALL
    - 5u" GOLD CONTACT AREA; 120u" TIN SOLDER; NICKEL OVER ALL
    - 15u" GOLD CONTACT AREA; 120u" TIN SOLDER; NICKEL OVER ALL
  - ENVIRONMENTAL:
    - OPERATION TEMPERATURE: -40° C~+85° C
  - PRODUCT COMPLIANT TO THE REQUEST OF RoHS

- 备注:
- 电气特性:
    - 额定电流: 3A/pin
    - 接触阻抗: 30mΩ MAX.
    - 耐电压: 500 V AC MIN.
    - 绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.
  - 机械特性:
    - 插入力: 35 N(MAX.)
    - 拔出力: 5 N(MIN.)
  - 寿命测试: 1500次/单边
  - 重点尺寸标识: ▲ 符号
  - 所用材料需符合RoHS要求



**东莞市溪榜电子有限公司**  
 DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD.

X. ±0.25	.X ±0.20	.XX ±0.15	.XXX ±0.05	单位	mm	品名	规格	图号	制图	GAO. PENG		
				角法						白胶无贴片	设计	PANG. DONG
				比例	1:1	页数	1/1	料号	B. UB. 2. F. 021A	审核	HE. LONG. FEI	
				成品图	版本	B	图号	XB-SUA-110H90-S	模号	穴数	核准	CHEN. ZENQ

